



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年11月7日

上場取引所 大

上場会社名 たけびし

コード番号 7510 URL <http://www.takebishi.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岩田 武久

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員経営戦略室長 (氏名) 酒井 進

TEL 075-325-2118

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日

配当支払開始予定日

平成23年12月5日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	31,409	0.8	952	△12.1	983	△11.6	575	△6.8
23年3月期第2四半期	31,171	54.4	1,084	333.6	1,112	308.6	617	253.9

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 441百万円 (△10.7%) 23年3月期第2四半期 494百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	39.08	—
23年3月期第2四半期	41.95	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	32,041	16,181	50.5
23年3月期	31,996	15,843	49.5

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 16,181百万円 23年3月期 15,843百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	7.00	—	7.00	14.00
24年3月期	—	8.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	8.00	16.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	64,000	1.2	1,970	0.2	1,990	0.2	1,130	4.1	76.79

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期2Q	14,798,600 株	23年3月期	14,798,600 株
24年3月期2Q	83,610 株	23年3月期	83,610 株
24年3月期2Q	14,714,990 株	23年3月期2Q	14,715,060 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報（その他）に関する事項	2
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	2
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
3. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	7
(4) セグメント情報等	7
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7
4. 補足情報	7
(1) 連結の販売の状況	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興が進み、サプライチェーンの復旧や生産活動の回復など持ち直しの動きも見られましたが、一方では急速な円高が進行し、欧州では金融不安が増大しました。

このような状況下、当社グループは、震災によるサプライチェーン混乱の中で顧客への安定供給に努めるとともに、従来からの重点課題である「NEWビジネスの創造」「パートナー商品の拡大」「中国ビジネスの拡大」を強力に推進し、グループの業容拡大と収益力向上に取り組んでまいりました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間における業績は、売上高314億9百万円と前年同期比0.8%増となりましたが、社会インフラ分野における大口物件等の影響により、営業利益9億52百万円（前年同期比12.1%減）、経常利益9億83百万円（前年同期比11.6%減）、四半期純利益5億75百万円（前年同期比6.8%減）となりました。

<セグメント別の状況>

産業機器システム分野においては、サーボモータ、プログラマブルコントローラ、配電制御機器などのFA機器が堅調に推移しましたが、FAシステムで前年同期にあった案件が一段落し、この部門全体では前年同期比2.9%の減となりました。

半導体・デバイス分野においては、デバイスはエンベデッド機器を中心に若干増加したものの、半導体は車載関連が減少したことにより、この部門全体では前年同期比0.1%の減となりました。

これらの結果、FA・デバイス事業においては、売上高224億36百万円（前年同期比1.9%減、構成比71.4%）、営業利益9億41百万円（前年同期比7.2%減）となりました。

社会インフラ分野においては、ビル設備は工場向け設備案件が減少しましたが、冷住機器が前年同期並みで推移し、電子医療機器は病院向け放射線治療装置が大きく増加したことから、この部門全体では前年同期比9.4%増となりました。

情報通信分野では、主力の携帯電話でスマートフォンが好調に推移したことにより増加し、この部門全体では前年同期比6.7%の増となりました。

これらの結果、社会・情報通信事業においては、売上高89億72百万円（前年同期比8.2%増、構成比28.6%）、営業利益11百万円（前年同期比84.2%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ44百万円増加し、320億41百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加4億40百万円、商品の増加4億円と受取手形及び売掛金の減少7億2百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末より2億93百万円減少し、158億59百万円となりました。これは主に、未払金の減少1億96百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末より3億38百万円増加し、161億81万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加4億72百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、記録的な円高の長期化や欧州金融不安による世界経済の減速が懸念されるなど予断を許さない状況ではありますが、現在のところ平成23年6月6日に発表いたしました業績予想から変更はありません。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,452	2,892
受取手形及び売掛金	18,482	17,779
有価証券	20	10
商品	3,400	3,800
仕掛品	31	30
繰延税金資産	369	415
その他	536	651
貸倒引当金	△121	△142
流動資産合計	25,171	25,437
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,435	1,411
車両運搬具（純額）	0	0
土地	1,731	1,731
リース資産（純額）	4	3
建設仮勘定	50	—
その他（純額）	69	113
有形固定資産合計	3,292	3,259
無形固定資産		
のれん	19	2
ソフトウェア	23	142
ソフトウェア仮勘定	112	—
その他	20	20
無形固定資産合計	174	164
投資その他の資産		
投資有価証券	1,883	1,670
長期貸付金	10	9
繰延税金資産	85	125
その他	1,761	1,761
減価償却累計額	△100	△116
貸倒引当金	△281	△272
投資その他の資産合計	3,358	3,178
固定資産合計	6,825	6,603
資産合計	31,996	32,041

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,273	11,151
短期借入金	1,515	1,829
1年内返済予定の長期借入金	—	100
未払金	953	756
リース債務	1	1
未払法人税等	719	525
賞与引当金	499	624
役員賞与引当金	—	31
その他	399	201
流動負債合計	15,362	15,221
固定負債		
長期借入金	100	—
リース債務	3	2
繰延税金負債	71	—
再評価に係る繰延税金負債	10	10
退職給付引当金	412	428
役員退職慰労引当金	107	109
資産除去債務	22	23
その他	63	63
固定負債合計	790	638
負債合計	16,153	15,859
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,554	2,554
資本剰余金	3,133	3,133
利益剰余金	11,003	11,476
自己株式	△23	△23
株主資本合計	16,668	17,141
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	386	250
土地再評価差額金	△1,138	△1,138
為替換算調整勘定	△73	△71
その他の包括利益累計額合計	△825	△959
純資産合計	15,843	16,181
負債純資産合計	31,996	32,041

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
売上高	31,171	31,409
売上原価	27,159	27,519
売上総利益	4,011	3,889
販売費及び一般管理費	2,927	2,936
営業利益	1,084	952
営業外収益		
受取利息	1	1
受取配当金	14	18
仕入割引	14	13
受取賃貸料	34	32
協賛金収入	29	11
その他	10	16
営業外収益合計	105	94
営業外費用		
支払利息	7	8
売上割引	29	26
賃貸収入原価	28	24
為替差損	7	0
その他	3	3
営業外費用合計	76	63
経常利益	1,112	983
特別利益		
投資有価証券売却益	—	28
貸倒引当金戻入額	5	—
特別利益合計	5	28
特別損失		
固定資産除売却損	5	5
投資有価証券評価損	—	8
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	12	—
その他	1	—
特別損失合計	19	14
税金等調整前四半期純利益	1,098	997
法人税、住民税及び事業税	520	488
法人税等調整額	△39	△66
法人税等合計	481	422
少数株主損益調整前四半期純利益	617	575
四半期純利益	617	575

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	617	575
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△115	△135
為替換算調整勘定	△7	1
その他の包括利益合計	△123	△134
四半期包括利益	494	441
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	494	441
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

1. 前第2四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

	F A・デバイス事業	社会・情報通信事業	合計
売上高			
外部顧客への売上高	22,875	8,295	31,171
セグメント間の内部売上高又は振替高	0	—	0
計	22,875	8,295	31,171
セグメント利益	1,014	69	1,084

2. 当第2四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

	F A・デバイス事業	社会・情報通信事業	合計
売上高			
外部顧客への売上高	22,436	8,972	31,409
セグメント間の内部売上高又は振替高	0	—	0
計	22,437	8,972	31,409
セグメント利益	941	11	952

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 連結の販売の状況

事業区分	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)			前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	
	売上高 (百万円)	構成比 (%)	売上高 (百万円)	構成比 (%)	前期比 増減率 (%)	売上高 (百万円)	構成比 (%)
産業機器システム	14,901	47.8	14,469	46.1	△2.9	28,463	45.0
半導体・デバイス	7,973	25.6	7,967	25.4	△0.1	15,556	24.6
F A・デバイス事業	22,875	73.4	22,436	71.4	△1.9	44,020	69.6
社会インフラ	4,373	14.0	4,785	15.2	9.4	11,129	17.6
情報通信	3,922	12.6	4,187	13.3	6.7	8,111	12.8
社会・情報通信事業	8,295	26.6	8,972	28.6	8.2	19,241	30.4
合計	31,171	100.0	31,409	100.0	0.8	63,261	100.0

(注) 1. 上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。